

2025학년도 차세대통신혁신융합대학사업단 대한전자공학회 하계종합학술대회 참가 지원 안내

「첨단분야 혁신융합대학 차세대통신 분야 비교과(Skill-up) 과정」

전남대학교 차세대통신혁신융합대학사업단에서는 차세대통신 분야 혁신인재 양성 및 역량 제고를 위한 비교과(Skill-up) 과정의 일환으로 2025년도 대한전자공학회 하계종합학술대회에 학부생 논문발표 및 참가를 지원하고자 합니다.

2025년 04월 21일

전남대학교 차세대통신혁신융합대학사업단장

I 목 적

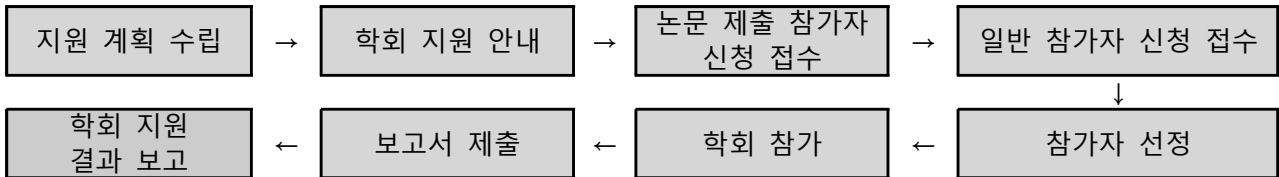
1. 차세대통신 분야 「대한전자공학회 하계종합학술대회」 참가를 통한 기술주도 혁신 인재양성 및 비교과(Skill-up) 과정 지원
2. 개방형 학사 운영을 통한 융합교육 확산 및 수요맞춤형 비교과 프로그램 운영에 따른 참여 학생 제고
3. 최신 기술 동향을 학생들이 직접적으로 확인할 기회 제공

II 프로그램 개요

1. 행 사 명: 2025년도 대한전자공학회 하계종합학술대회
2. 기 간: 2025. 06. 24.(화) ~ 2025. 06. 27.(금)
3. 장 소: 롯데호텔 제주(중문)
4. 참가대상: 전남대학교 학부 재학생
5. 신청안내
 - 가. 신청기간
 - 1) 논문 제출 참가자 신청 기간: 2025. 04. 21.(월) ~ 2025. 05. 01.(목) 15:00
 - 2) 일반 참가자 신청 기간: 2025. 05. 12.(월) ~ 2025. 05. 16.(금) 11:00
 - 나. 신청방법: 사업단 홈페이지 프로그램 신청(<https://jnu.nccoss.kr>)([붙임1], [붙임2] 업로드)
 - 다. 신청서류: [붙임1] 참가 신청서 1부
[붙임2] 개인정보 수집·이용 동의서 1부
 - 라. 선정방법: **25명** 내외(① 학부논문경진대회 논문 제출자 ② 마이크로디그리 이수자
③ 위믹 프로젝트 신청자, ①→②→③순으로 우선선발)
- ※ 학부논문경진대회는 대한전자공학회 홈페이지(<https://conf.theieie.org/2025s/>) 별도 개별 신청([붙임 3] 참고)
6. 지원사항: 학회등록비, 숙박비, 식비, 교통비, 보험비 전액 지원
7. 의무사항: (필수) 관심 세션(2개 이상) 참가 후 각각 보고서 제출
※ (필수)논문발표자는 1개 이상 세션 참석
8. 주요내용
 - 가. 통신, 반도체, 컴퓨터, 인공지능 신호처리, 시스템 및 제어, 산업전자 분야 등 논문발표 및 시상
 - 나. 리튬이온 배터리 기술, 뇌-컴퓨터 인터페이스 및 음성 합성 분야 등 강연
 - 다. 분야별 세션 참가
 - 라. 관련 업체(LG전자, 현대모비스, 삼성, SK hynix, ETRI 등) 전시부스 참관 등
- ※ 자세한 종합 일정은 추후 재안내 예정(<https://conf.theieie.org/2025s/> 참고)
9. 문의: 전남대학교 차세대통신혁신융합대학사업단 이로운 선임연구원
T. 062-530-5736 E-mail. rouni@jnu.ac.kr

III 추진 일정

1. 추진 일정



일정명	일정	세부내용
신청 기간	04. 21.(월) ~ 05. 01.(목) 15:00	· 논문 제출 참가자 신청 접수
	05. 12.(월) ~ 05. 16.(금) 15:00	· 일반 참가자 신청 접수
선정 안내	05. 21.(수)	· 홈페이지 안내
참가 일자	06. 24.(화) ~ 06. 26.(목)	· 행사기간은 ~06. 27.(금), 변동 될 수 있음
보고서 제출	06. 27.(금) 17:00	· 참가자 결과보고서 제출

※ 상기 일정은 내부사정에 의해 변경될 수 있음

[붙임 1] 2025년도 대한전자공학회 하계종합학술대회 참가 신청서

2025년도 대한전자공학회 하계종합학술대회 참가 신청서

신 청 자			
학과(부)		학 번	
성 명		학 년	
주민등록번호		연락처	
논문제출 여부	○ / ×	이메일	

사업단 프로그램 참여 여부			
마이크로디그리 이수명	마이크로디그리 명	WE-Meet	팀명
동아리	팀명	해 당 없 음	

본인은 위와 같이 대한전자공학회 하계종합학술대회 참가를 신청합니다.

0000년 00월 00일

신청자:

(서명/인)

전남대학교 차세대통신혁신융합대학사업단장 귀하

[붙임 2] 개인정보 수집·이용 동의서

개인정보 수집·이용 동의서

수집하는 개인정보 항목	학과(부), 학번, 학년, 성명, 연락처, 주민등록번호 등
개인정보의 수집 및 이용목적	2025년도 대한전자공학회 하계종합학술대회 참여 신청 - 수집된 개인정보를 해당 목적 외의 용도로는 사용하지 않음
개인정보의 보유 및 이용 기간	- 개인정보 수집·이용 목적 달성과 함께 사업종료 후 5년간 보관 - 지원자가 삭제를 요청할 경우 해당 정보 삭제
제3자에게 정보 제공하는 항목	- 정보를 제공받는 자 : 차세대통신혁신융합대학 운영 관련 기관 - 정보를 제공받는 자의 개인정보 이용목적 : 한국통신학회 동계종합학술발표회 참여 신청 - 제공하는 개인정보 항목 : 성명, 학과, 학년, 학번, 연락처, E-mail 등 - 정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간 : 개인정보 수집·이용 목적 달성과 함께 사업종료 후 5년간 보관 - 지원자가 삭제를 요청할 경우 해당 정보 삭제
※ 귀하는 개인정보 제공 및 제3자에게 정보 제공에 동의하지 않을 권리가 있으며, 다만, 동의가 없을 경우 참가가 불가능할 수 있음을 알려드립니다.	

본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 활용에 ☒ 동의합니다. ☐ 동의하지 않습니다.

2025년 00월 00일

학과(부)	학번	연락처	성명
			(서명/인)

[붙임 3] 2025년도 대한전자공학회 하계종합학술대회 포스터

The Institute of Electronics and Information Engineers
 Summer Annual Conference of IEIE, 2025

2025년도 하계종합 학술대회

2025년 6월 25일(수) ~ 27일(금) | 롯데호텔 제주 (중문)

논문모집

홈페이지(<http://conf.theieie.org>)

**최우수/일반
논문**

- 논문제출 : 2025년 5월 2일(금)
- 심사통보 : 2025년 5월 16일(금)
- 사전등록 : 2025년 6월 1일(일)

대 회 장

백광현 (중앙대학교)

담당부회장

김 훈 (인천대학교)

조직위원장

강명곤 (서울시립대학교)

TPC 위원장

김 현 (서울과학기술대학교)

발표분야 (학회 6개 소사이어티 + New Emerging Area)

발표분야(학회 6개 소사이어티)	연 구 회
통신 (Communication)	통신, 미래지능형네트워크, 마이크로파 및 전파전자, ITS, 군사전자, 무선PAN/BAN
반도체 (Semiconductor)	반도체소재 및 재료, SoC 설계, 광파 및 양자전자공학, PCB & Package, RF 집적회로, 정보보안시스템, 내방사선 반도체 설계 및 소자, ESD/EOS & Latchup, 인메모링 컴퓨팅, 이미지센서
컴퓨터 (Computer)	융합컴퓨팅, 멀티미디어, 인공지능 신경망 및 퍼지시스템, M2M/IoT, 휴먼ICT, 인공지능 및 보안, 증강휴먼, Si응용, 블록체인
인공지능 신호처리 (AI Signal Processing)	영상처리, 음향 및 음성신호처리, 영상이해, 바이오영상신호처리, 답러닝, 로봇지능
시스템 및 제어 (System and Control)	의용전자 및 생체공학, 제어계측, 회로 및 시스템, 전력전자, 지능로봇, 국방정보 및 제어, 자동차전자, 의료영상시스템, 스마트팩토리, 스마트 미터링
산업전자 (Industry Electronics)	산업전자제어, 임베디드시스템, 유비쿼터스 센서네트워크, 디지털통신시스템
New Emerging Area	의료, 에너지, Software, 바이오메디컬 연구회, 기타

행사문의 학회 사무국

- 전 화 (02)553-0255 (내선 2번)
- 홈페이지 <http://conf.theieie.org>

- FAX (02)552-6093
- e-mail conf@theieie.org

대한전자공학회
 IEIE The Institute of Electronics and Information Engineers